

別紙様式

令和 年 月 日

参加意思表明書

国立大学法人横浜国立大学 殿

下記のとおり参加の意思表示をします。

記

件 名 多層超伝導集積回路チップの製作（ADP670）

会社名等	
担当者 所属部署・役職名	
担当者氏名	
所在地	〒
電話番号	
F A X 番号	
E - m a i l	

※別途、公募に示す参加条件を満たしていることを証明する書類（適宜）を添付すること。